

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2026-004

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为深化国际化战略布局，壮大公司资本规模，持续吸引并聚集优秀人才，进一步提升公司综合竞争实力，公司正在筹划发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次 H 股上市”）。公司正与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，待具体方案确定后，本次 H 股上市工作尚需提请公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定性。

公司将依据相关法律法规的规定，根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日